

Zeitschrift: Schweizer Ingenieur und Architekt
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 112 (1994)
Heft: 40

Inhaltsverzeichnis

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 20.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Redaktion SI+A:

Rüdigerstrasse 11
Postfach 630
8021 Zürich
Tel. 01/ 201 55 36
Fax 01/ 201 63 77

Herausgeber:

Verlags-AG der akademischen technischen Vereine

SIA-Generalsekretariat:

Tel. 01/283 15 15
SIA-Normen: Tel. 01/283 15 60

GEP-Sekretariat:

Tel. 01/262 00 70

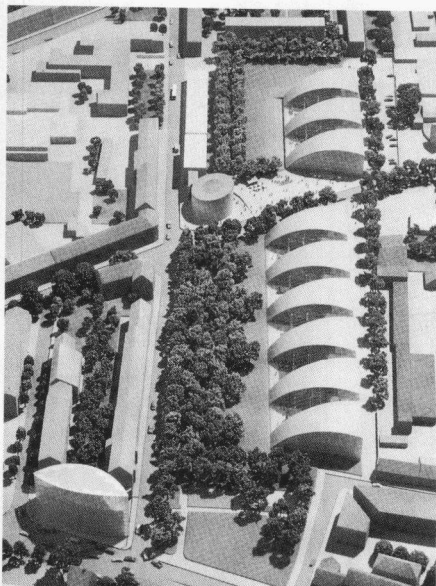
ASIC-Geschäftsstelle:

Tel. 031/382 23 22

Zum Titelbild

Mikroelektronikpark in Duisburg

In Duisburg entsteht nach den Plänen des englischen Architekten Sir Norman Foster in der Nähe des Zentrums ein Technologiepark. Diese sowohl hinsichtlich der architektonischen Gestaltung wie auch des energetischen Konzeptes ungewöhnliche Anlage stellen wir auf den Seiten 794 bis 801 vor.



Inhalt

Zeitfragen	Führer in der Gesellschaft <i>H. Müller, Wettingen</i>	789
	Zwischen Wachstum und Ökologie <i>U. Schmidli, Frauenfeld</i>	790
Architektur	Mikroelektronikpark in Duisburg <i>B. Odermatt, Zürich</i>	794
Normen	Norm SIA 118 und die technischen Normen <i>H.R. Spiess, Zürich</i>	809
Wettbewerbe	Gemeindehaus Jona SG (D)	801
Bücher	Messen und Vermessen. Schäden an Flachdächern und Wannen aus wasserdurchlässigem Beton. Wien 1850-1930, Architektur. Die Zukunft beginnt im Kopf	805
Aktuell	Klimaänderungen: kaum noch Schnee im schweizerischen Mittelland. Nachwuchsförderung für Talsperrenüberwachung. Pannen beim ersten energieautarken Solarhaus Deutschlands. Ganz kurz: Aus der Wirtschaft. Wettsteinbrücke Basel: Bauphase 7. Gotthard-Basistunnel: Quelle wettvoller Baurohstoffe	807
SIA-Mitteilungen	Fragen zur Mehrwertsteuer. Der SIA an der Foire du Valais	811
	SIA-Weiterbildungsangebot	812
B-Seiten	Laufende Wettbewerbe und Ausstellungen. Veranstaltungen. Aus Technik und Wirtschaft	B 141-144
Impressum	am Schluss des Heftes	

Ingénieurs et architectes suisses

Numéro 19/94	Rédaction: rue de Bassenges 4, 1024 Ecublens, tél. 021/693 20 98, téléfax 021/693 20 84	
Ponts	Raccords des étanchéités <i>M. Gut, P. Lehmann, A. Bernhard</i>	354
Energie 2000	PAC: nous voulons des exploitants satisfaits <i>G. Brügger, H. Eicher</i>	362